

No.: 201-03-6806-011

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6806Series

0.5mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR (Au PLATED)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

Е	DCN24285	2024/04/16	Y. Tsuruoka		N. Nakajima
D	DCN24209	2024/03/19	Y. Tsuruoka		N. Nakajima
0	EDN23063	2023/03/30	N. Kitagawa		N. Nakajima
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC/FFC CONNECTOR
- 2. 形式 0.5 mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR (Au PLATED)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6806 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6806 Series 0.5mm pitch FPC/FFC connector.

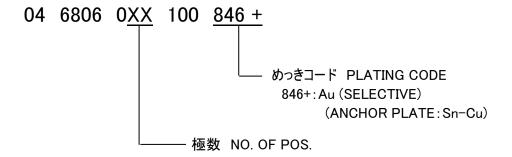
- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- *JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering



仕様 Spec

嵌合状態において Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流	_	DC 0.5A/contact
General		Current rating		
	2	定格電圧	_	DC 50V/contact
		Voltage rating		
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ~ 105°C 95%RH MAX.
		Operation environment		低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				通電による温度上昇分も含む。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
				Including terminal temperature rise.
	4	保存温度範囲	梱包状態にて	-20°C ~ 60°C
		Storage environment	While packed	低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				Ice-free at the low temperature.
0 +## +## 65	1	<i>h</i> 5日	日祖	No condensation shall occur. 機能に左掌たせど これ ナブ 恋恥
8.機械的	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形 等のないこと。
Mechanical		Appearance	Visual inspection	号のほじこと。 No rust, contamination, damage
				or deformation harming functions.
	2	アクチュエータロックカ	25mm/min. MAX. / 10 times	n: 極数 No. of pos.
	۷	Actuator locking force	Zonini/ min. w/AX. / To times	初回 Initial 0.60×n N MAX.
		Actuator rooming roroo		10 回後 10 times 0.60×n N MAX.
	3	アクチュエータ解除力	25mm/min. MAX. / 10 times	n: 極数 No. of pos.
		Actuator unlocking force		初回 Initial 0.036×n~0.60×n N
		G		 10 回後 10 times
				0.03×n∼0.60×n N
	4	コンタクト保持力	25mm/min. MAX.	0.1 N MIN.
		Contact retention force		
	5	挿抜耐久性	無通電状態で	外観 Appearance
		Durability	Without current applied	素地の露出がないこと。
			10 times/min. MAX. / 10 times	Conductor shall not be exposed.
				接触抵抗 Contact resistance
				100 m Ω MAX.
	6	FPC/FFC 保持力	25mm/min. MAX. / 10 times	n: 極数 No. of pos.
		FPC/FFC retention force		0.09 × n + 2 N MIN.
	7	振動	10~55~10Hz/min.	瞬断 Discontinuity
		Vibration	✓ 1.5mm (peak to peak) ✓ DC 100 A	1 μs MAX.
			/ DC 100mA	外観 Appearance 继续的玻璃 部具のゆるみクラック等
			(2h per direction; XYZ, 6h in total)	機械的破損、部品のゆるみクラック等 ないこと。
			IEC 60068-2-6:1995	ねいこと。 No damage, loose part or crack.
			JIS C 60068-2-6:1999	接触抵抗 Contact resistance
			0.0000 2 0.1000	100m Ω MAX.

6806 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-6806-011

	1 -	/エ・ホル		na kir s		
	8	衝撃	50G / 11ms / DC 100mA	瞬断 Discontinuity		
		Shock	(3times per direction; XYZ)	1 μ s MAX.		
			IEC 60068-2-27:1972	外観 Appearance		
			JIS C 60068-2-27:1995	機械的破損、部品のゆるみクラック等		
				ないこと。		
				No damage, loose part or crack.		
	9	はんだ付性	$245\pm3^{\circ}$ C / 3 $_{-1}^{0}$ sec.	浸漬部にはんだが 95%以上		
		Solder ability	浸漬 Immersion	More than 95% of immersed area shall		
		《Lead-free solder》	IEC 60068-2-20:1979	be covered with solder.		
		[Sn−3Ag−0.5Cu]	JIS C 60068-2-20:1996			
		※取り扱い注意事項 7				
		参照				
		Refer to precaution 7				
	10	はんだ耐熱性	<手はんだ Hand soldering>	端子ガタ、変形等ないこと。		
		Resistance to	はんだごて温度	No loose contacts nor deformation.		
		solder heat	Soldering iron tip temperature			
		《Lead-free solder》	$350 \pm 10^{\circ}$ C 3_{0}^{+1} sec.			
		[Sn-3Ag-0.5Cu]	IEC 60068-2-20:1979			
			JIS C 60068-2-20:1996			
		※取り扱い注意事項 7	<リフロー Reflow>			
		参照	下記プロファイル参照			
		Refer to precaution 7	See the following condition			
			リフローは 2 回まで可			
			Number of reflows: 2 times			
			※但し、2回目は常温に戻すこと。			
			Second reflow process must			
			be conducted after the			
			product temperature has			
			down to the room condition.			
			ピーク PEAK: 250°C			
			(コネクタ表面)			
			(On the surface connector)			
			(Modified) IEC 60068-2-58:1999			
			JIS C 60068-2-58:2002			
			SS 250 HH 220 HH 180	PEAK		
			220 ······			
			₫ ²²⁰			
			里 ¹⁸⁰	15 10		
			Z 150			
			Q PRE HE	EAT		
				TIME(s)		
9.電気的	1	耐電圧	AC 200V、1min.	フラッシュオーバー、スパークオーバー		
Electrical	'	Dielectric	(Leak 2mA)	及び絶縁破壊等がないこと。		
		withstanding voltage	JIS C 5402 (5.1):1992	No flashover, spark over nor		
		22 2		dielectric breakdown.		
	2	絶縁抵抗	DC 500V、1min.	初期 Initial 1000MΩ MIN.		
	1	Insulation resistance	JIS C 5402 (5.2):1992	試験後 After test 100MΩ MIN.		
				at the second se		

6806 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-6806-01

	3	ローレベル接触抵抗	四端日			50mΩ MAX.	
		Low level	Four probe method				
		contact resistance	JIS C 5402 (5.3):1992 嵌合状態でコンタクトを直列に		92		
	4	温度上昇			を直列に	定格電流にて 30K MAX.	
		Temperature rise	結線			At the current rating	
		·		mated condition	on,	, and the second	
			all cor	ntacts shall be	connected		
			in seri	es.			
			JIS C	5402 (5.10):19	992		
10.耐環境	1	二酸化硫黄	40±2	°C ∕ 75%RH	ł	接触抵抗 Contact resistance	
Environment		SO ₂	/ 10±3ppm / 96h		6h	100m Ω MAX.	
			IEC 60	IEC 60068-2-42:1982			
			JIS C	JIS C 60068-2-42:1993			
	2	塩水噴霧	5±1w	veight% / 35	5±2℃	外観 Appearance	
		Salt mist	/ 48	h		著しい腐食ないこと。	
			IEC 60	0068-2-11:198	31	No evident corrosion.	
			JIS C	60068-2-11:1	989		
	3	温度サイクル	5 cycl	es		接触抵抗 Contact resistance	
		Temperature cycling	(Modif	ied) IEC 60068-	-2-14:1984、	100m Ω MAX.	
				-33:1971			
			JIS C	JIS C 0025:1988			
			段階	温度(℃)	時間(分)		
			Step	Temperature	Time(min.)		
			1	-40±3	30		
			2	25±10	5 MAX.		
			3	105±2	30		
			4	25±10	5 MAX.		
	4	湿度	40°C	ŭ .	H / 96h	絶縁抵抗 Insulation resistance	
			0.0000 2 0.1007				
						Dielectric withstanding voltage	
						フラッシュオーバー、スパークオー	
						バー及び絶縁破壊等がないこと。	
						No flashover, spark over nor	
						dielectric breakdown.	
	5	高温加速(寿命)	105±	2°C ∕ 96h		接触抵抗 Contact resistance	
	5	高温加速(寿命) High temperature (Life)			4	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.	
	5		IEC 60	0068-2-2:1974			
	5	High temperature (Life)	IEC 60 JIS C	0068-2-2:1974 60068-2-2:19		100m Ω MAX.	
			IEC 60 JIS C	0068-2-2:1974 60068-2-2:19 3°C / 48h	995		
	4	湿度 Moisture resistance	2 3 4 40°C IEC 60	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		フラッシュオーバー、スパークオーバー及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown. 接触抵抗 Contact resistance 100m Ω MAX. 接触抵抗 Contact resistance	

6806 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-6806-011

取り扱い注意事項 Precautions

1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。

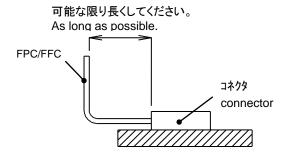
尚、FPC/FFCをコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。

条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC.

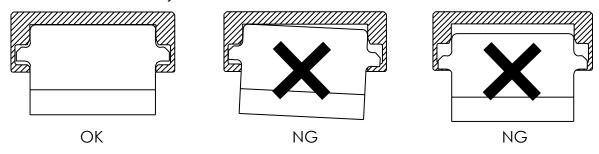
Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.

Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.



多極で使用されます FPC/FFC によっては挿入の際にコネクタに傷をつけてしまう恐れがあります。FPC/FFC をご提供いただければ、弊社にて確認させていただきますので御相談下さい。

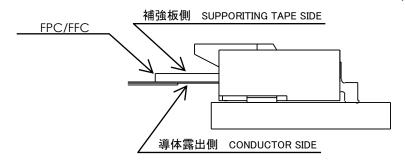
検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。 According to the FPC / FFC used in higher pin-count, the connector might be damaged during insertion. If you provide FPC / FFC, we can check it, please consult us.

For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように導体露出面を下にし、補強板が上になるように装着して下さい。

FPC/FFC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.



6806 SERIES PRODUCT SPECIFICATION

No. 201-03-6806-011

4 FPC/FFC 保持力について FPC/FFC retention force

本製品は推奨 FPC/FFC に位置決め耳付タイプを推奨しております。

位置決め耳付タイプを使用した場合の FPC/FFC 保持力は、耳無タイプを使用した場合と比較し、5N程度高くなりますが、無理に引き抜いた場合、コネクタ及び FPC/FFC が破損する可能性がある為、無理な引き抜きはなさらないよう御願い致します。

FPC/FFC that have form for positioning are recommended to be used with this connector. Please do not forcibly pull out the eared type of FPC/FFC from the connector, or the connector or FPC/FFC may be damaged, because the force to hold the eared type of FPC/FFC is 5N higher than that of earless type.

5 アクチュエータ操作 Actuator operation

コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。 After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

6 FPC/FFC の銅箔厚について COPPER FOIL THICKNESS OF FPC/FFC

本製品に嵌合する FPC/FFC の銅箔厚は $35\,\mu\,\mathrm{m}$ を推奨しております。推奨外の FPC/FFC の使用については 御相談下さい。

The recommended copper foil thickness of FPC/FFC is 35 μ m. Please consult us if your FPC/FFC is different from the ones of our recommendation.

7 実装について Mounting

7-1.本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。

従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。

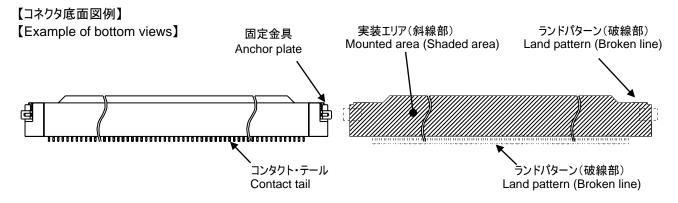
リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack. In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.



本図は一例です。

本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

- 7-2. 実装の際には接触部及びテール部に不要な外力が加わり変形等が生じないよう、ご注意お願い致します。 Please make sure that the product is free from deformity caused by the unnecessary stress to the contacting points and the tail.
- 7-3. 本製品は、鉛フリーはんだ Sn-3.0Ag-0.5Cu の使用を推奨しております。推奨はんだ以外の使用については 御相談下さい。

Lead-free solder Sn-3.0Ag-Cu is recommended to be used with this connector.

Please consult us if your solder is different from the ones of our recommendation.

7-4. 自動実装の際には、弊社推奨パターン図でのクリームはんだ印刷及び実装をお願い致します。また、推奨メタルマスクは、マスク厚 100μm のとき開口率 100%又はマスク厚 120μm のとき開口率 80%です。

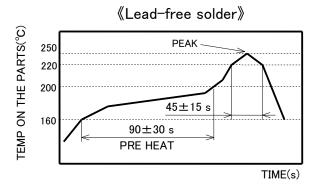
When the connectors are automatically mounted, please apply cream soldering printing in the process in accordance with the pattern chart of our recommendation. Our recommended metal mask thickness and aperture ratio are 100µm, 100% or 120µm, 80%.

7-5. 赤外線リフローによるはんだ付けは下記に示す弊社推奨リフロー温度プロファイル条件での実施をお願い致します。N₂リフローによるはんだ付けは、O₂濃度 1000ppm 程度を推奨致します。

※温度はコネクタ表面で測定した値とします。

For the soldering though infrared, please apply our recommended temperature and profile condition as the chart below. For the soldering through N_2 reflow, recommended oxygen concentration is 1000 ppm.

*The temperature should be measured on the surface of the connector.



7-6. 実装条件が弊社推奨プロファイル条件と異なる場合はあらかじめ実装後にコネクタの変形、変色が無いことをご確認の上、実装を行ってください。

When the mounting condition differs from those of our profile in any way, please make sure that you do not observe any deformity nor color change with the mounted connector beforehand.

7-7. 手はんだの際にはテール部及び基板へのフラックス塗布はしないでください。コネクタ内部及び接触部のフラックス上がり及び飛散の原因となり接触不良等の不具合が発生する場合はあります。

又、はんだごてで端子に負荷をかけてはんだ付けを行うとテール部変形及びインシュレータの溶け等の恐れがありますのでご注意お願い致します。

Please do not apply flux onto the tail an PC board, when it is soldered manually. Splattered or migrated flux inside the connector or to the contact points may cause imperfect contact.

Also avoid giving any stress to the product with the soldering iron. It could deform tail or melt insulator.

7-8. 実装後、酸化の影響ではんだ付け部に変色が見られる事がありますが、製品性能に影響はありません。 There is no influence in the product performance thought discoloration might be seen in the soldering tail after mounting.

7-9. 実装後、テール上面にはんだ濡れ広がりのない場合がありますが、製品性能に影響はありません。

There is no influence in the product performance thought the tail surface doesn't get wet with soler after mounting.

7-10. リフロー条件により、アンカープレート部にヨリ等が発生する場合がありますが製品性能に影響はありません。 There may be a care that the plating surface looks wavy by depending on reflow condition. However, it does not affect connector performance.

8 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

9 高周波特性について High Frequency Characteristic

本製品は高周波用コネクタとして設計しておりますが、使用されます FPC/FFC によって高周波特性に影響が及びます。使用される際には弊社営業担当まで御相談下さい。

This product has been designed as high frequency connector, but the high frequency characteristic could be affected by an FPC/FFC to be used. Please consult us before use.

6806 SERIES PRODUCT SPECIFICATION

10 その他 Other

10-1. 本製品の樹脂部に黒点・気泡・変色、ロットによる色合い変化が確認される場合がありますが製品性能には影響はございません。

Although there may be some small dark spots, bubbles or discoloration by lot on this product, the product performance will not be affected.

10-2. 樹脂のウエルド部に線が確認される場合がありますが、製品仕様書、取扱説明書の範囲での使用に於いて、性能に影響はございません。

Although a line may appear on the welded part on the housing, it does not affect on connector performance as long as the connector is used according to the specifications and the instruction manual.

10-3. 改良のため、肉抜きやスリットを追加する場合があります。

For improvements, uneven shapes into the housing may be added without changing the outside dimension.

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to vou.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.